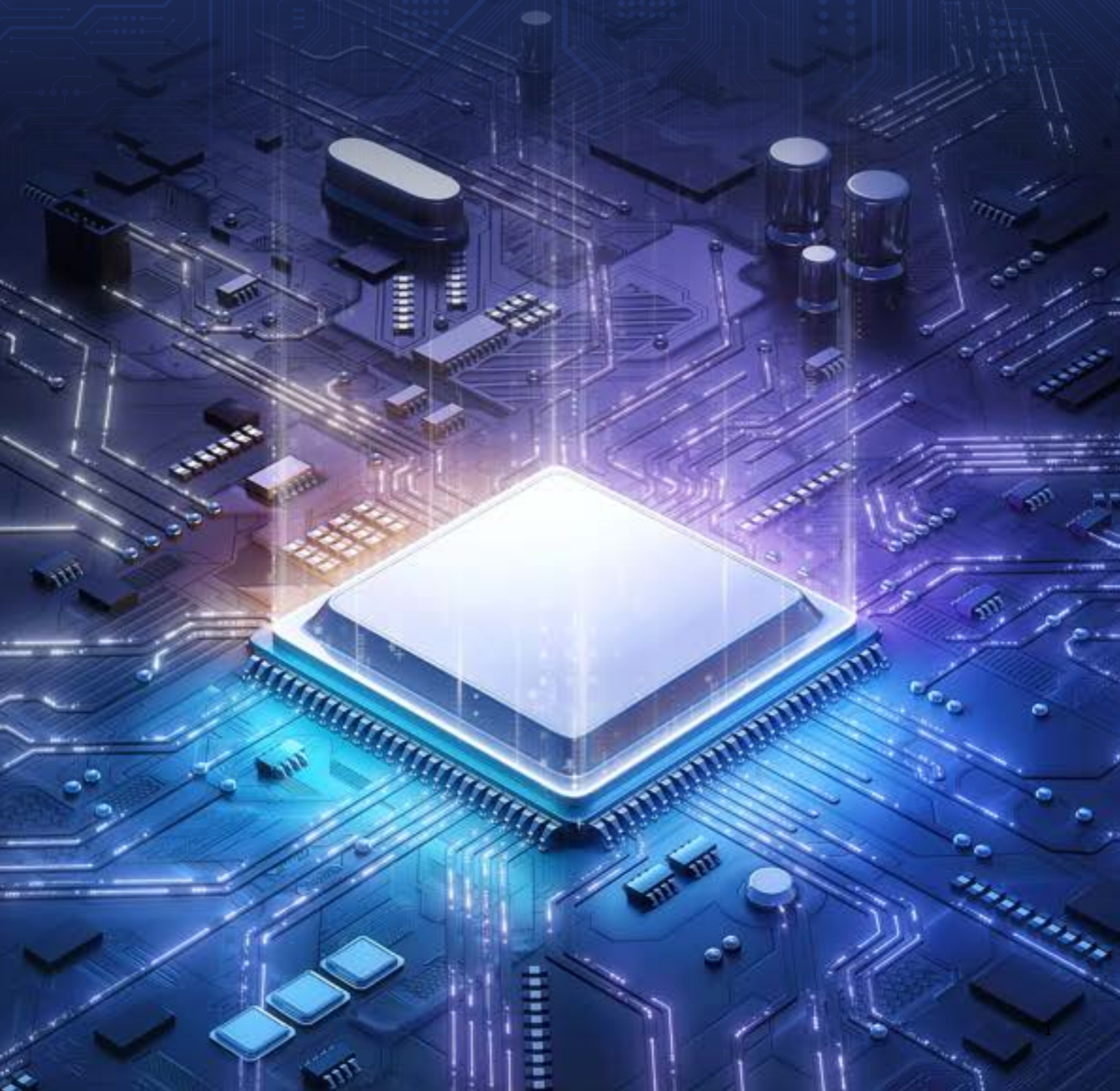




泰米尔纳德邦半导体与 先进电子政策 2024



Disclaimer:

This document is a translated version of the original policy document, prepared for reference and information purposes only. While due care has been taken to ensure accuracy and consistency in translation, inadvertent errors, omissions, or variations in interpretation may occur. In case of any discrepancy, ambiguity, or difference between this translated version and the English version, the English version may be referred to for confirmation and clarification. Readers are advised to seek confirmation from the concerned department/authority before relying on this document for any official, commercial, or compliance-related purpose.

免责声明:

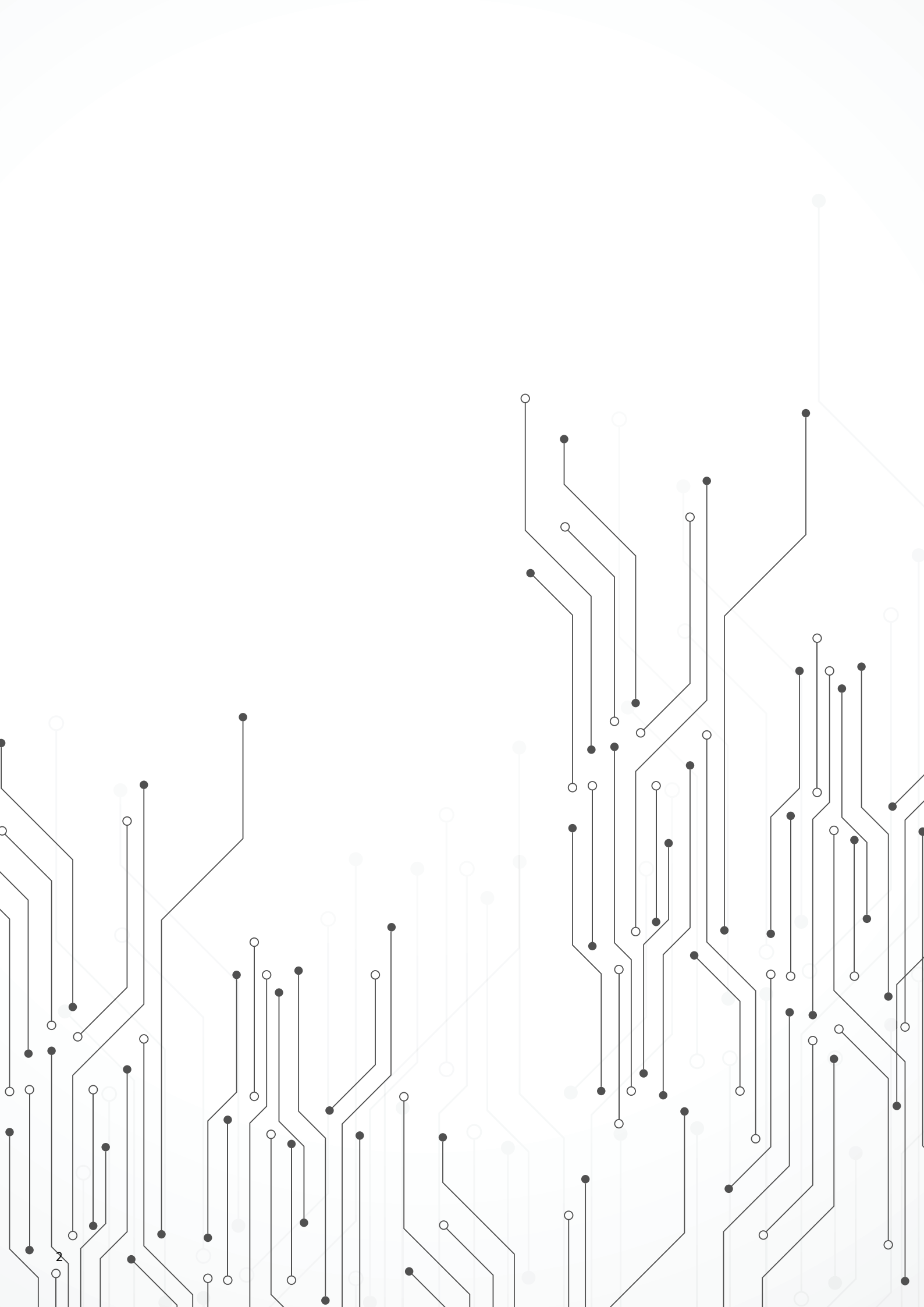
本文件是原始政策文件的译本, 仅供参考和信息用途。虽然已尽最大努力确保翻译的准确性和一致性, 但仍可能出现无意的错误、遗漏或解释上的差异。如果本译本与英文版本之间存在任何不一致、歧义或差异, 应以英文版本为准, 以供确认和澄清。建议读者在将本文件用于任何官方、商业或合规相关用途之前, 先向相关部门/机构寻求确认。



泰米尔纳德邦半导体与 先进电子政策 2024

工业、投资促进与商务部

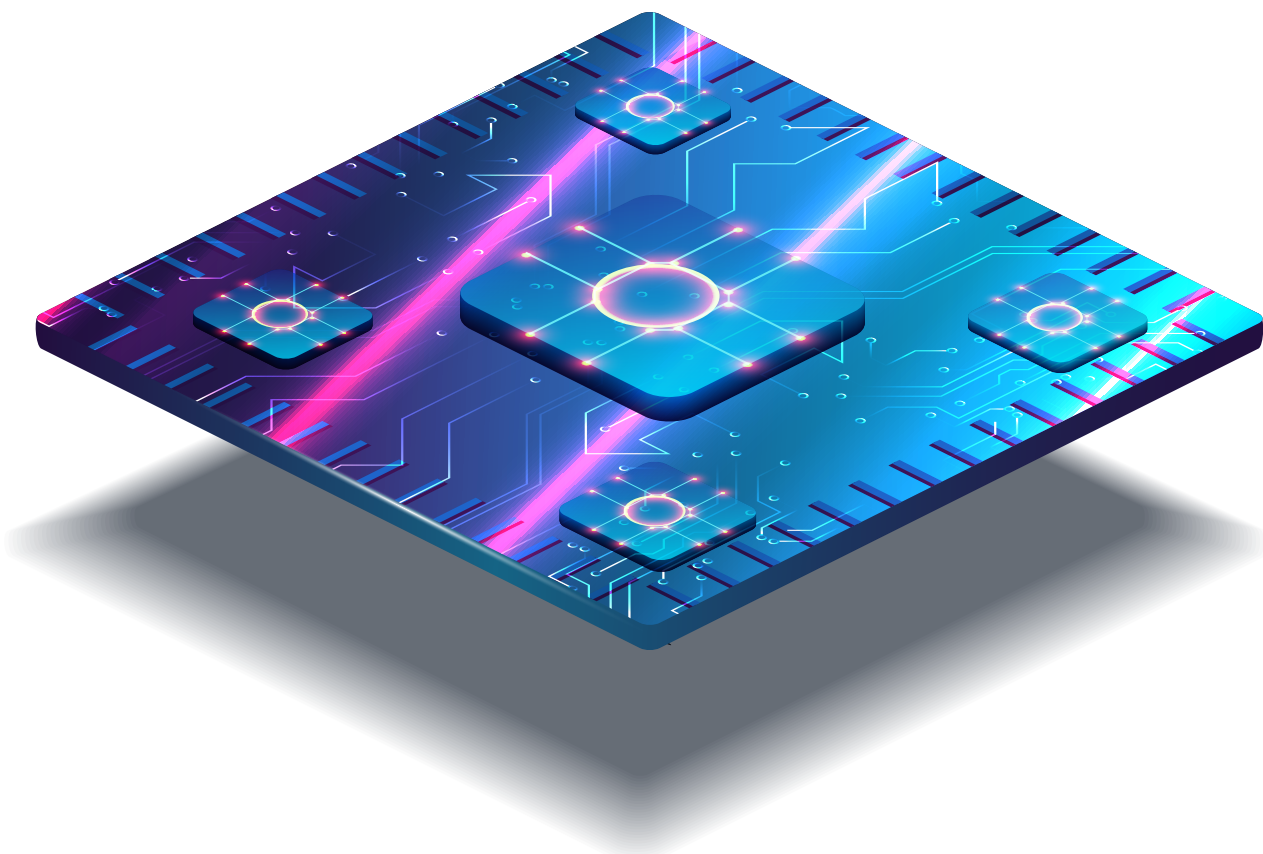
泰米尔纳德邦政府

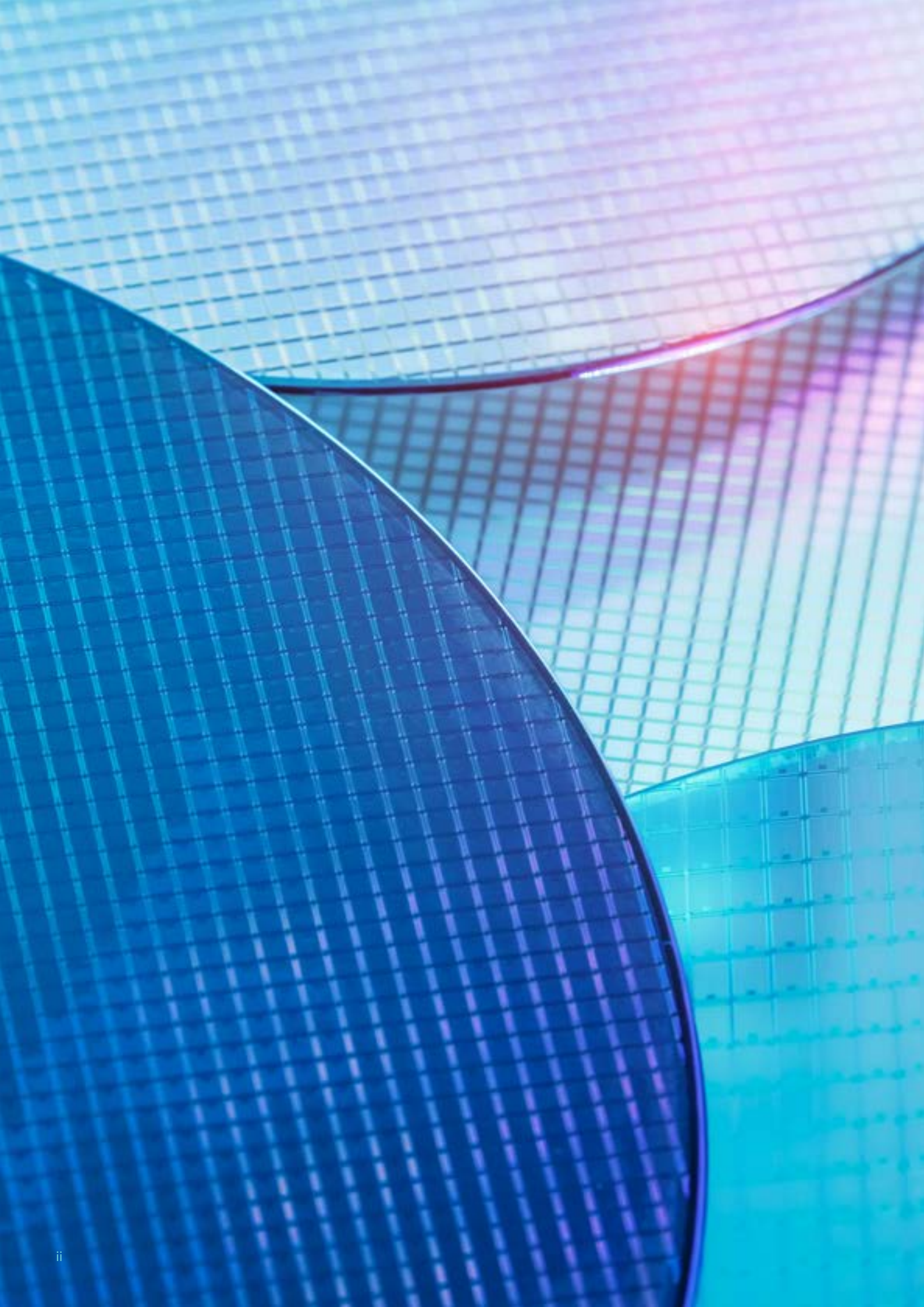


目录

缩写

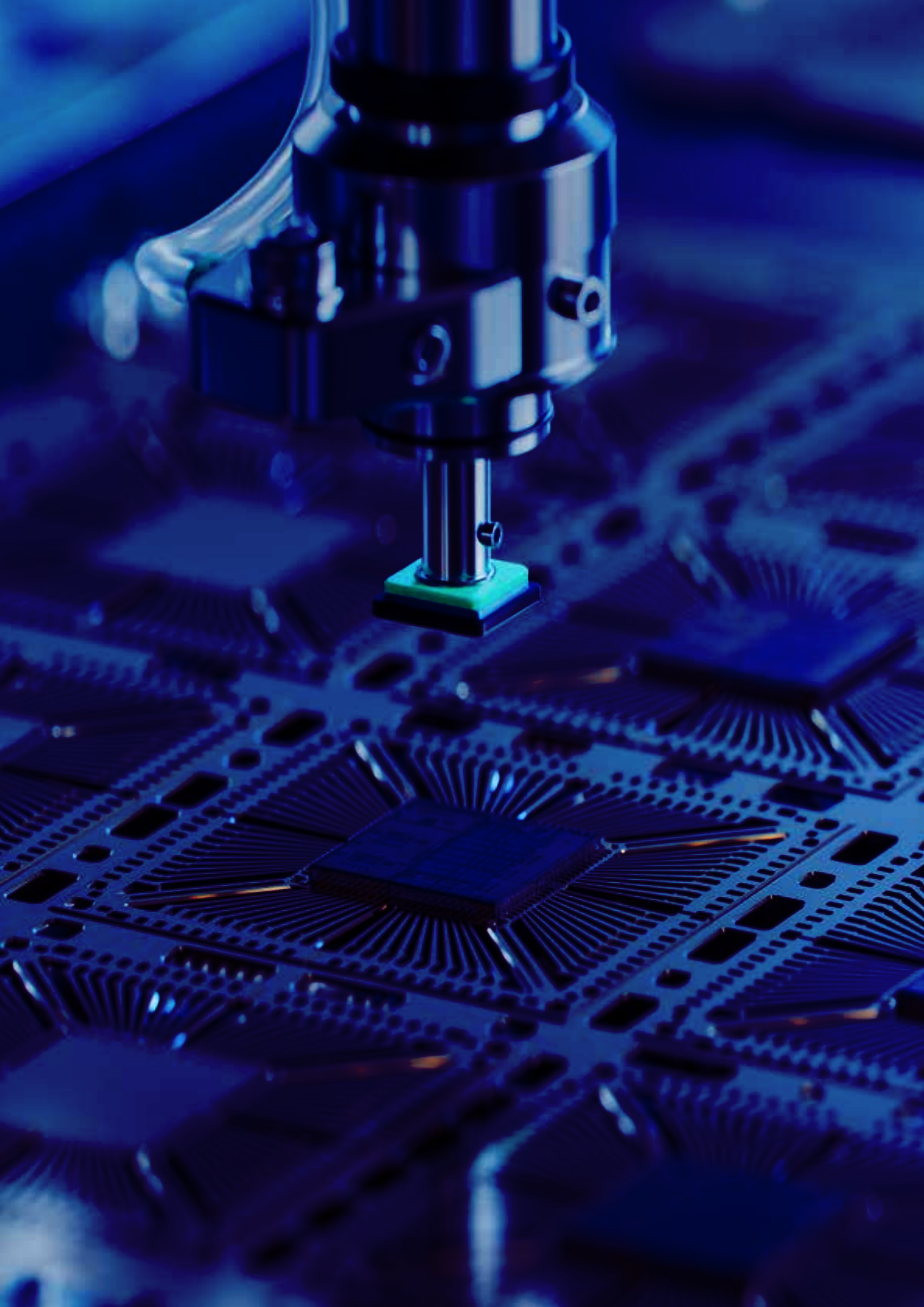
1	前言	1
2	政策愿景	2
3	泰米尔纳德邦的优势	3
4	本政策的适用范围	5
5	半导体制造结构化方案	6
6	面向先进电子制造的结构化解决方案	9
7	高端电子产品设计/研究的激励措施	11
8	促进电子废弃物回收生态系统的建设	12
9	融资机制	13
10	政策实施	14
11	附件	15





Abbreviations

ATMP	Assembly, Testing, Marking, and Packaging
BIS	Bureau of Indian Standards
BEE	Bureau of Energy Efficiency
CAPEX	Capital Expenditure
CoE	Centre of Excellence
EFA	Eligible Fixed Assets
EMS	Electronics Manufacturing Services
ESDM	Electronics System Design & Manufacturing
EV	Electric Vehicle
EXIM	Export Import
GoI	Government of India
GoTN	Government of Tamil Nadu
IC	Integrated Circuits
IIT - Madras	Indian Institute of Technology, Madras
ISI	Indian Standards Institute
ISO	International Organization for Standardization
MEITY	Ministry of Electronics and Information Technology
OSAT	Outsourced Semiconductor Assembly and Test
R&D	Research and Development
SEBI	Securities and Exchange Board of India
SIPCOT	State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Ltd
SoC	System on Chips
TIDCO	Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd
TNIP 2021	Tamil Nadu Industrial Policy 2021
TNIFMC	Tamil Nadu Infrastructure Fund Management Corporation
TNSWP	Tamil Nadu Single Window Portal
VLSI	Very Large-Scale Integration



1.前言

电子行业已成为各行业的基石，其重要性体现在该行业占据了全球贸易总额的20%。后疫情时代消费模式的快速变化、各行业数字化和自动化的加速推进，以及围绕技术不断演变的地缘政治格局，都使该行业成为战略重点领域。此外，市场对小众产品精细化设计需求的增加，也推动了对复杂逻辑芯片和存储芯片需求的激增。

为满足全球各应用领域对半导体日益增长的需求，该细分市场正迎来投资热潮，这些投资主要集中于新技术研发、先进制造工艺的采用、大尺寸晶圆生产线的建设、创新封装技术以及大规模集成。市场对逻辑集成电路(IC)存储、汽车领域中用于高级驾驶辅助系统(ADAS)的微控制器(MCU)，以及无线通信基础设施用射频(RF)芯片等领域的关注度正持续上升。

1.1. 泰米尔纳德邦的半导体与电子制造业

泰米尔纳德邦是印度的电子制造服务(EMS)中心，多家全球知名企业都在该邦设有制造或研发基地。该邦还吸引了众多国内大中型EMS企业。这些企业面向全球市场，产品涵盖消费电子、通信设备、计算机及外设、电信和电气设备等领域。该邦成熟的电子产业生态系统吸引了医疗电子、航空航天与国防以及电动汽车制造领域的战略投资。该邦已跃居印度电子产品出口之首，2022-23年度出口额高达53.7亿美元，较2020-21年度16亿美元的出口额实现了223%的惊人增长。

泰米尔纳德邦汇聚了众多半导体设计领域的领军企业。该邦拥有超过100所提供超大规模集成电路(VLSI)、电子设计、纳米技术等课程的学术机构，为半导体产业提供了所需的人才储备。

该州在电子行业拥有坚实的基础，并在半导体设计领域不断巩固地位，加之其强大且不断扩展的生态系统，为这些领域的投资者带来了广阔前景。

1.2. 制定半导体与先进电子产业政策的必要性

《2020年泰米尔纳德邦电子硬件制造政策》以及《2021年泰米尔纳德邦工业政策》中针对新兴产业的特别激励措施，在吸引电子硬件制造领域主要企业进行大规模投资方面发挥了关键作用。

泰米尔纳德邦致力于进军涵盖设计、元器件及设备制造的先进电子制造业，加之半导体行业的战略重要性，亟需制定一项有针对性的政策，以鼓励知名企业入驻，从而实现该邦在价值链中实现升级的愿景。此外，为了培育本土芯片设计企业的成长，并为本邦该领域的研发注入新的动力，制定一项具有前瞻性的政策已成为当务之急。新政策还将刺激航空航天与国防、医疗器械、汽车与电动汽车以及可再生能源等行业的发展，这些行业是先进半导体和电子产业消费生态系统的重要组成部分。

2. 政策愿景

2.1. 愿景

推动泰米尔纳德邦在半导体和先进电子产业的价值链中占据领先地位，从而创造高技能就业机会，并加速创新与技术进步。

2.2. 目标

该政策旨在打造一个先进的制造与设计生态系统，特别是在半导体和先进电子产业的高附加值领域，从而为本州创造高质量的就业机会。该政策的重点在于激励战略投资、培养人才，并促进产业界、学术界与政府之间的合作。

该政策的主要目标是：

- 吸引半导体和先进电子制造领域的锚定投资
- 通过激励措施、资金支持以及产学研合作，在该州建立半导体设计生态系统
- 到2030年，占印度电子产品出口总额的40%
- 到2030年，在该领域建立一支20万人的高素质人才队伍。



3. 泰米尔纳德邦的优势

A. 人力资本

泰米尔纳德邦一直将技术教育视为重中之重，印度多家顶尖学府均坐落于此。该邦拥有印度排名前100的22所大学和15所工程学院，并拥有印度规模最大的工程人才储备，涵盖从职业教育到高级研究的各个领域。

泰米尔纳德邦拥有高素质的人才储备，能够满足生产车间对技术工人的需求，每年约有11.3万名青年从大专和理工学院毕业。该邦的494所工业培训学院 (ITIs) 开设了700门课程，涵盖电气、电子和制造等领域，构成了泰米尔纳德邦电子制造业的骨干力量。

B. 研发生态系统

该邦已吸引全球多家半导体设计公司和电子制造商在泰米尔纳德邦设立研发中心和全球能力中心 (GCC)。在博士人数和专利申请量方面，该邦在全印度均位居榜首。值得一提的是，在全球顶尖的2%的科学家中，有200位来自泰米尔纳德邦。

泰米尔纳德邦工业发展公司 (TIDCO) 通过建立“卓越中心”来加强研发生态系统。其中包括泰米尔纳德邦先进制造卓越中心 (TANCAM)、泰米尔纳德邦先进制造卓越中心 (TAMCOE) 以及泰米尔纳德邦智能与先进制造中心 (TANSAM)，旨在推广“工业4.0”实践，并提供测试、研究和创新设施。

印度理工学院马德拉斯分校 (IIT Madras) 设有普拉瓦塔克技术基金会 (Pravartak Technologies Foundation) ——这是一个专注于传感器、网络、执行器和控制系统 (SNACS) 的创新中心。此外，SHAKTI是IIT-Madras可重构智能系统工程 (RISE) 小组发起的一项开源计划，旨在开发生产级处理器、完整的系统级芯片 (SoC)、开发板以及软件平台。新近成立的可编程光子集成电路与系统中心 (CPPICS) 专注于利用与互补金属氧化物半导体 (CMOS) 兼容的硅光子技术，开展光子集成电路与系统的研发工作。

C. 设计与测试基础设施

位于金奈的SAMEER电磁中心凭借先进的设施和经验丰富的工程师团队，为全球各行业提供应用研发、设计咨询、测试及培训服务。此外，金奈中央电子中心配备了进行电磁干扰 (EMI) /电磁兼容性 (EMC) 测试所需的设备和设施。

D. 物流与互联互通

泰米尔纳德邦拥有四座主要海港和四座国际机场，是通往世界的门户，可连接全球市场。位于金奈、马杜赖、哥印拜陀和特里奇的国际机场是电子产品进出口 (EXIM) 业务的重要枢纽。泰米尔纳德邦可直达欧洲、中国及东南亚的电子元件集散中心。

E. 工业供水

该邦在海水淡化技术的研发与应用方面处于领先地位，累计处理能力已超过850兆升/日（含即将投产的设施）。金奈的工业区通过两座三级处理反渗透（TTRO）水厂供水，总处理能力达90兆升/日，这是印度首个此类项目。目前正在霍苏尔附近建设一座处理能力为20兆升/日的TTRO水厂，以支持该地区的工业集群。

F. 电力基础设施与可再生能源

半导体制造的关键要素是拥有不间断的电力供应。该邦装机容量达38吉瓦，其中50%为绿色电力，拥有印度境内最可靠的电力基础设施系统之一，且电价极具竞争力。值得注意的是，过去几年间，该邦高峰用电需求始终得到100%满足，且未曾实施限电。

G. 构建需求驱动与供给支持的生态系统

泰米尔纳德邦拥有一个健全的生态系统，有力支持着半导体产业的发展。该地区的电子产业集群是印度规模最大的产业集群之一，既满足国内需求，也满足出口需求。作为印度最大的汽车和电动汽车（EV）制造中心，该邦正迅速形成一个庞大的本地汽车电子市场。泰米尔纳德邦的资本货物和化工产业集群具备良好条件，有助于建立电子行业的本地化供应链。充满活力的微型、小型和中型企业（MSME）部门若能更快地采用“工业4.0”和先进制造技术，预计将进一步推动对电子系统接口的需求。



4.本政策的适用范围

在泰米尔纳德邦从事以下活动的单位, 有资格享受本政策提供的激励措施。

A. 印度政府批准的半导体制造项目:

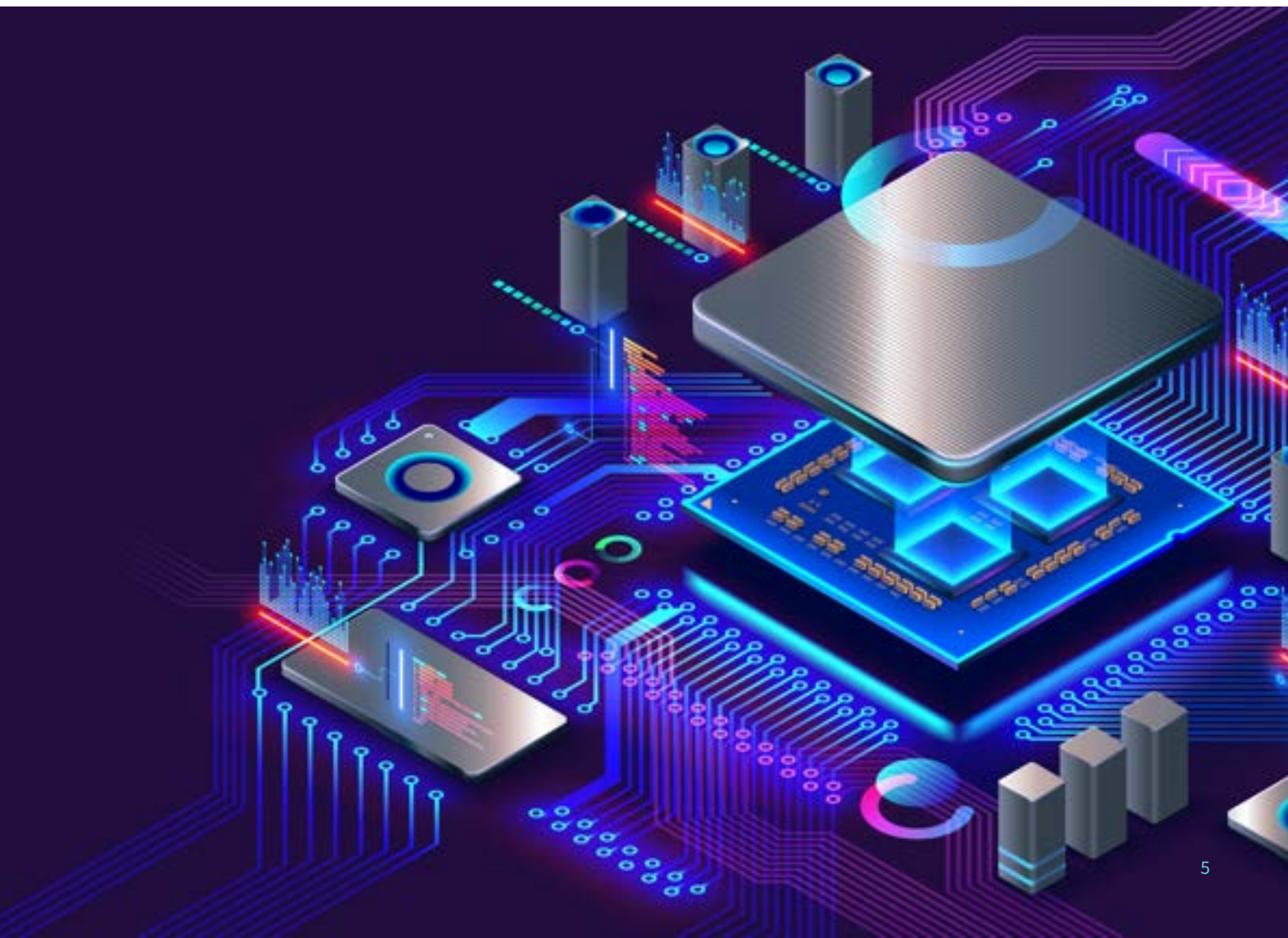
半导体制造项目, 包括硅半导体晶圆厂和显示器晶圆厂、化合物半导体/硅光子学/传感器[包括微机电系统 (MEMS) 晶圆厂]/分立半导体晶圆厂、半导体封装[组装、测试、标记和封装 (ATMP)]/[外包半导体组装与测试 (OSAT)] 经印度政府批准的单位。

B. 电子领域的高端制造:

《2019年国家电子政策》以及印度政府电子与信息技术部 (MeitY) 下属电子与信息技术司和印度政府通信部 (MoC) 下属电信司 (DoT) 发布的相关通知所涵盖的所有电子产品、电信和网络产品及IT硬件的完整制造价值链。

C. 半导体与高端电子产品设计/研究:

全球顶尖的研究与设计机构, 主要从事:(i) 集成电路 (IC)、芯片组、系统级芯片 (SoC)、系统及IP核的半导体设计, 以及与半导体相关的设计;(ii) 半导体设备设计;(iii) 高端电子产品的设计与开发;(iv) 高端ESDM软件开发。



5. 半导体制造结构化方案

经印度政府电子与信息技术部 (MeitY) 批准并获得财政援助的半导体制造项目, 有资格获得本节所述的结构化激励方案。根据《2021年泰米尔纳德邦工业政策》, 半导体制造应被视为“朝阳产业”。

在等待印度政府根据适用的半导体制造计划予以批准期间, 提交了半导体制造项目提案的公司 (以下简称“项目公司”) 可向泰米尔纳德邦政府工业、投资促进与商业部申请本节所述激励措施的批准。但激励措施的发放须以获得印度政府的批准及随后收到其财政援助为前提。

5.1. 符合条件的单位

已获得印度政府批准, 根据“印度半导体晶圆厂建设计划”、“印度显示器晶圆厂建设计划”、“化合物半导体/硅光子学/传感器晶圆厂及分立半导体晶圆厂建设计划”以及“半导体封装计划”获得财政援助的项目公司 - 组装、测试、标记和封装 (ATMP) /外包半导体组装和测试 (OSAT) 设施, 将有资格享受半导体制造结构化激励方案。

5.2. 项目成本

项目成本应包括根据印度政府电子和信息技术部 (MeitY) 发布的适用指南, 对以下方面的资本支出 (CAPEX) /投资:

- a. 土地、建筑物、厂房、机械设备、洁净室、设备及相关公用设施
- b. 研究与开发 (R&D)
- c. 技术转让 (ToT)

其他相关费用, 例如施工期间的利息和保险费。



5.3. 半导体制造的激励措施

A. 资本补贴

符合条件的单位将获得泰米尔纳德邦政府提供的资本补贴, 该补贴金额最高可达印度政府提供的资本支出援助的50%。

资本补贴的发放将按照以下详细机制进行:

- a. 泰米尔纳德邦州工业促进公司 (SIPCOT) 与项目公司之间将开设一个托管账户 (托管账户1)。
- b. 项目公司筹集相应份额并将其存入托管账户1后, 该年度内所有按比例分配的款项应予以拨付。
- c. 第一年: 根据下一季度的现金需求预测, 项目公司应先拨付相应款项, 随后SIPCOT再拨付泰米尔纳德邦政府提供的补助金。
- d. 项目公司与SIPCOT在托管账户1中的合计金额将转入印度政府的托管账户 (托管账户2)。
- e. 从第二年起, SIPCOT将在核实印度政府已拨付相应份额后, 发放该笔拨款。

B. 专项培训激励措施

泰米尔纳德邦的居民可享受每人每月10,000卢比的专项培训补贴, 补贴期限为12个月。该补贴仅适用于在项目设施内从事技术操作的员工。

C. 产品测试与原型制作激励措施

原型制作是产品商业化前的关键阶段, 在此阶段, 项目公司可对设计进行测试, 并在产品投入市场前发现并纠正任何可能存在的缺陷。为鼓励本州开展原型制作, 符合条件的单位在建立产品测试和原型制作设施时, 可获得相当于资本支出的25%的补贴, 最高补贴额为1000万卢比。

D. 土地成本激励措施

对于位于SIPCOT工业区的符合条件项目, 在“A”区和“B”区, 土地分配将按10%的优惠率进行; 在“C”区, 土地分配将按50%的优惠率进行, 且土地面积不得超过符合条件固定资产 (EFA) 的20%。对于“C”区的私有土地, 将根据指导价对土地成本提供50%的补贴, 补贴面积上限为50英亩, 且土地成本不得超过EFA的20%, 补贴上限为2000万卢比, 前提是至少70%的土地用于制造运营。各区的分类及合格固定资产 (EFA) 的定义应遵循《2021年泰米尔纳德邦工业政策》(TNIP 2021)。

E. 印花税优惠

对于租赁或购买SIPCOT提供的用于工业用途的土地、厂房或建筑物, 将给予100%的印花税豁免。对于私有土地, 在满足投资和就业承诺的前提下, 将提供印花税优惠, 即对不超过50英亩的土地给予100%的后端补贴。

F. 电力税收优惠

新建或扩建的制造业项目, 在从泰米尔纳德邦发电与配电公司 (TANGEDCO) 购电以及/或使用自备电源发电并自用的情况下, 将享受为期5年的电力税豁免。

G. 加强质量认证激励措施

获得ISO、ISI、BIS、BEE、ECO Mark等认证或任何其他国家或国际认证的项目, 将获得相当于认证总成本50%的补贴, 该成本须经特许会计师核实, 且在投资期间内补贴上限为1000万卢比。

H. 加强知识产权激励措施

对于与专利、版权、商标及地理标志注册相关的内部研发，政府将报销该项目所产生费用的50%，投资期间的报销上限为1000万卢比。

I. 利息补贴

对于为该项目融资而实际借入的定期贷款，将提供5%的利息补贴，以抵扣贷款利率。该补贴有效期为6年，但须符合以下限额规定：

项目类别	利息补贴 (利率%)	激励金发放的最长年限 (年)	年度上限 (十万卢比)
大型	5%	6	20
特大型	5%	6	100
超特大型	5%	6	400

项目类别应根据《2021年泰米尔纳德邦工业政策》(TNIP 2021) 第12.1节规定的资格标准确定。

J. 绿色产业激励措施

实施绿色举措的工业项目，若涉及工业废弃物和废水的回收利用、工业用水及可持续能源使用，并结合《2021年泰米尔纳德邦工业政策》(TNIP 2021) 第13.5.3节所述的在线监测(如适用)，可获得25%的补贴。该补贴适用于在指定解决方案区域内建设此类环保基础设施的费用，上限为卢比1千万。



6.面向先进电子制造的结构化解决方案

根据现行政策,即《2021年泰米尔纳德邦工业政策》或《2020年泰米尔纳德邦电子硬件制造政策》,对电子行业的投资可享受结构化激励方案和标准激励措施。

该邦目前致力于通过打造有利于先进电子制造业发展的生态系统,以实现更高的国内附加值。根据这一愿景,凡符合第4.B节所界定的电子产业生态系统范畴、且承诺单位层面的附加值超过20%的新建或扩建制造项目,均有资格申请“先进电子制造业结构化激励方案”。该激励方案旨在促进单位层面的附加值增长,并在泰米尔纳德邦创造具有发展前景的就业机会。

6.1. 符合条件的单位

《先进电子制造业结构化激励方案》适用于该邦自2024年1月1日起投资的“新建/扩建项目”。企业需满足最低投资门槛20亿卢比,且针对最初20亿卢比的投资,需创造至少150个就业岗位。此外,每增加5亿卢比投资,应至少创造35个就业岗位。相关生产单位必须在4年的标准投资期内达到最低投资额和就业人数要求。此外,企业必须承诺其制造设施实现至少20%的内部/单位层面的增值。“制造单位层级——增值额”的计算方法详见附件。

泰米尔纳德邦政府工业、投资促进与商业部将向首批收到的20份申请提供“先进电子制造业结构化激励方案”。

6.2. 符合条件的固定资产

根据《2021年泰米尔纳德邦工业政策》,合格固定资产(EFA)应包括土地、建筑物、厂房和机械等制造业投资。为鼓励高端电子产品的研发,合格固定资产应包括以下与研发相关的无形支出,但上限不得超过合格固定资产总额的20%:

- i. 新研发产生的支出——包括测试和测量仪器、用于测试的原型机、设计工具的购置、软件费用(直接用于研发)、许可费以及技术相关支出。
- ii. 与技术转让(ToT)协议相关的支出,涵盖与制造和研发相关的制成品所涉及的技术成本及初始技术采购费用。

6.3. 结构化激励方案

针对符合条件的先进电子制造企业的结构化激励方案包括以下补贴：

A. 投资促进补贴

E符合条件的单位自开始商业运营之日起,可同时享受固定资本补贴和基于营业额的补贴：

- i. 对符合条件的固定资产投资提供20%的固定资产补贴,以及
- ii. 基于年营业额的补贴,金额为该制造工厂年营业额的1.5%,补贴期限为5年。

除上述投资促进补贴外,根据制造业的性质,还可视具体情况提供额外补贴。

B. 培训补贴

泰米尔纳德邦居民可享受技能培训支持,具体形式为每人每月4,000卢比的培训补贴,为期6个月。对于女性和跨性别员工、经评估确认为残疾人士以及来自SC/ST社区的人员,培训补贴标准为每人每月6,000卢比,为期6个月。

C. 利息补贴

针对为项目融资而实际借入的定期贷款,将提供5%的利息补贴(以利率返还形式),补贴期限为6年,每年上限为1000万卢比。

D. 其他适用的激励措施

符合条件的单位将获得其他激励措施,即本政策第5.3节所述的土地成本激励、印花税激励、电力税激励、质量认证激励、知识产权激励以及绿色产业激励。



7. 高端电子产品设计/研究的激励措施

7.1. 符合条件的单位

从事以下业务的全球知名研究/设计机构：(i) 集成电路 (IC)、芯片组、系统级芯片 (SoC)、系统及IP核的半导体设计，以及与半导体相关的设计；(ii) 半导体设备设计；(iii) 高端电子产品的设计与开发；(iv) 高端ESDM软件开发，均有资格享受本节所述的激励措施。

符合条件的单位须满足以下条件，方可享受相关激励措施：

- a. 该实体必须在4年的标准投资期内至少创造50个就业岗位。
- b. 该实体必须在泰米尔纳德邦内从事设计/研究工作，并拥有界定明确的设施。

7.2. 针对设计/研究机构的激励措施

工资补贴：泰米尔纳德邦居民的补贴将按以下方式发放：

补贴期限	占年度工资总额的百分比
第一年	30%
第二年	25%
第三年	20%

工资补贴的上限为每位员工每月20,000卢比。



8. 促进电子废弃物回收生态系统的建设



可持续发展和环境保护是泰米尔纳德邦工业政策的指导原则。该邦在推行循环经济方面处于领先地位，其工业企业率先实行“零液体排放”（ZLD），并在生产过程中使用再生水。

同样，该州在电子废弃物拆解和回收领域拥有一个强大的注册利益相关方网络，并受到该州污染控制委员会的监管。

通过实施必要的计划、开展公私合作、建立监管机制以及支持该领域的研发项目，电子废弃物回收生态系统将提升至更高的标准并扩大处理规模。这将增强其在供应链中的韧性，并为电子废弃物的商业化利用创造新的商业模式。

9. 融资机制

为了促进本土企业的发展并支持现有企业的多元化转型,泰米尔纳德邦政府已设立了多种强有力的融资渠道,包括拨款、股权投资和债务融资。初创企业、成熟企业以及与行业参与者合作的学术机构均可利用这些渠道。

A. 股权/债务融资

投资者可向泰米尔纳德邦工业发展公司 (TIDCO) 提交商业提案,以供其考虑对项目进行股权投资。此外,根据具体情况,项目还可获得以可转换债券形式提供的混合担保融资,或以土地作为股权(需附有相应的投资计划和退出计划)。

B. 研究与技术应用基金

国家认识到,对研发(R&D)活动的投资是维持和提升现有成果、推动未来前沿及复杂技术领域专业知识发展的关键驱动力。鉴于研发领域蕴含的机遇,国家将设立专门的“研究与技术应用基金”。

C. 新兴领域种子基金

泰米尔纳德邦新兴产业种子基金(TNESSF)是一只经印度证券交易委员会(SEBI)注册的另类投资基金,作为泰米尔纳德邦政府政策举措的一部分而设立,锚定投资额为10亿卢比。该基金由TIDCO和TIDEL发起,并由TNIFMC管理。该基金计划每轮投资3000万至1亿卢比,投资形式为股权或可转换债券。对于成熟企业,基金亦可考虑更大规模的投资。

除上述财政援助方案外,GoTN还将提供必要支持,以争取印度政府的资金。



10.政策实施

10.1. 节点机构

第5、6和7节所述的激励措施，将由工业、投资促进与商业部根据“泰米尔纳德邦指导局”（Guidance Tamil Nadu）提交的提案以及跨部门委员会（IDC）的建议，提供给符合条件的单位。激励措施的发放将由SIPCOT负责。审批、许可和批准方面的便利化服务将由“泰米尔纳德邦指导局”通过其“一站式”门户网站提供。如有必要，跨部门委员会（IDC）可成立咨询委员会，以评估提案是否符合第7节规定的激励措施审批资格。

10.2. 政策有效期

本政策自通知之日起生效，有效期为3年。如有必要，将适时对本政策进行修订。

10.3. 扩展的适用性

投资者可选择利用该政策批准的激励措施，用于未来的扩建项目。

10.4. 操作指南

激励措施的定义、批准激励措施的一般条件、享受激励措施的一般条件、激励措施批准后公司或投资计划变更的条件、资格证书的申请资格标准及程序、激励措施的批准程序及批准机构，以及激励措施的申领程序及实施机构，均应遵循《2021年泰米尔纳德邦投资政策》（TNIP 2021）或泰米尔纳德邦政府（GoTN）发布的通知。



11. 附件

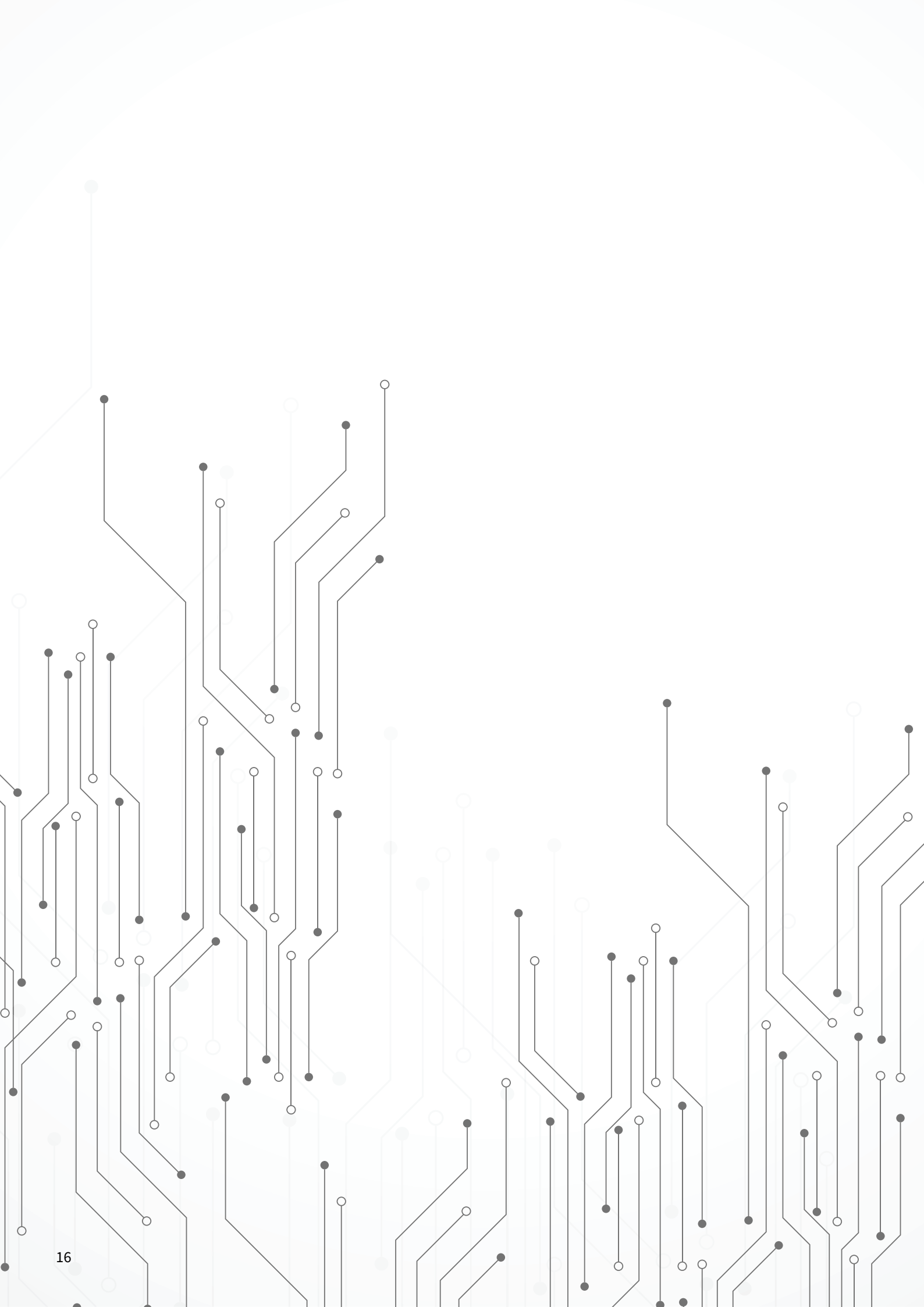
生产单元层面——增值计算

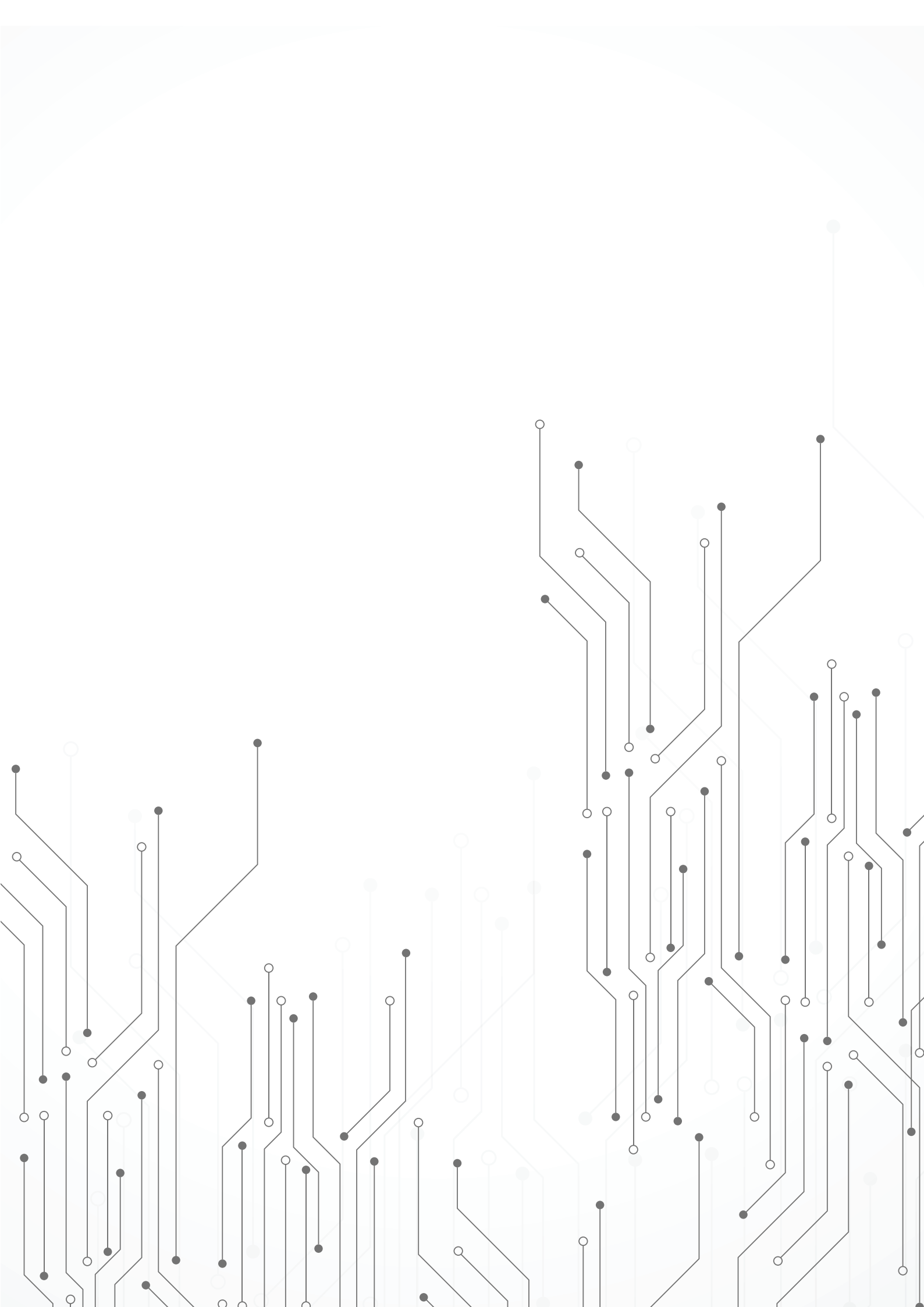
制造单位在特定财政年度“n”的增加值 (VA) 应按以下方式计算：

$$VA_n = \frac{[\text{销售额}_n - \text{销售成本}_n]}{(\text{销售额}_n)}$$

- 其中，销售周转额是指公司在该州生产的货物在给定财政年度“n”内的销售价值 (扣除退货、价格调整、折扣等)，不包括该货物可能已缴纳的间接税。
- n 年度的销售成本是指在该财务年度“n”内，生产所述商品 (即已售商品的最终销售价格) 所消耗的原材料和/或包装材料的成本，以及符合商品及服务税 (GST) 进项抵扣条件的燃料消耗成本。











www.investingintamilnadu.com